

2025年度 大阪公立大学 半導体デバイスプロセス技術基礎講座 (会員有料制)

於:大阪公立大学 i-siteなんば および オンライン



主催 大阪公立大学 協創研究センター
半導体超加工・集積化技術研究所

第1回	4月21日	国内・世界の半導体および市場動向と展望(仮)	和田木 哲哉 氏	モルガンスタンレーMUFJ証券(株)
第2回	5月12日	半導体多層配線プロセス：基礎/材料/プロセス/信頼性(仮)	松永 範昭 氏	アプライドマテリアルズジャパン(株)
第3回	6月13日	半導体洗浄・乾燥技術の過去・現在・未来	服部 毅 氏	Hattori Consulting International
第4回	6月17日	サーマルマネジメント技術の基礎と現状(仮)	西 剛伺 教授	足利大学 工学部
第5回	7月8日	プリント配線板の基礎および最新の応用展開 (仮)	戸田 光昭 氏	(株)メイコー
第6回	7月24日	CMP技術の基礎と最先端応用(仮)	土肥 俊郎 氏	(株)Doi Laboratory
第7回	8月25日	エピタキシャル成長と最先端CMOS技術(仮)	小椋 厚志 教授	明治大学 理工学部
第8回	9月12日	リソグラフィの基礎と最先端の現状(仮)	永原 誠司 氏	ASMLジャパン
第9回	10月6日	CVDとALEの基礎 (仮)	霜垣 幸浩 教授	東京大学
第10回	10月16日	後工程全般 (仮)	高橋 健司 氏	AIST
第11回	11月11日	プラズマ、エッチングの基礎と各種応用 (仮)	堀 勝 名誉教授	名古屋大学
第12回	12月3日	光デバイス・光実装(仮)	中野 義昭 教授	豊田工業大学
第13回	12月15日	最新の電子デバイス・チップレット (仮)	斉木 一 氏	日本AMD
第14回	1月14日	材料・プロセス業界のための分かりやすいEDA (仮)	松澤 浩彦 氏	図研
第15回	1月21日	最先端CMOS技術(仮)	平本 俊郎 教授	東京大学
第16回	3月4日	マテリアルインフォマティクス(material informatics)の材料分野への適用 (仮)	知京 豊裕 氏	NIMS